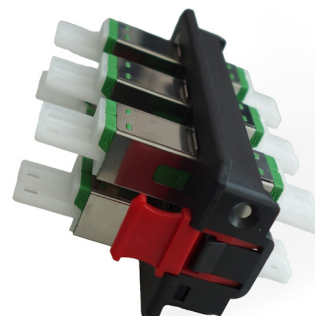
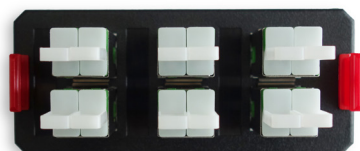


MD-DCS BO modulo, 6x LSH-C/APC, OS2

per pannelli modulari MD-DCS



Descrizione

Piastra frontale in policarbonato (PC) con adattatori.

Applicazione

I moduli MD-DCS MTP® sono adatti a tutte le applicazioni ad alta densità e ad alte prestazioni con segnali duplex, in particolare nell'ambiente dei data center.

Trovano applicazione modulare negli slot dei pannelli modulari MD-DCS (19"/1U) in cui possono essere inseriti dalla parte anteriore. Vengono utilizzati per accettare cavi dorsali LSH/APC preassemblati.

Con questi moduli si possono ottenere densità di confezionamento fino a 48 fibre su 1U.

Proprietà generali

Capacità di accettazione	12 fibres
Completamente attrezzato	sì
Sistema	MD-DCS

Proprietà meccaniche

Adattatore, lato anteriore	6 x LSH-C/APC, verde
Adapter material, front side	Polimerico
Dust protection, front side	sì
Laser protection, front side	no
Dust/Laser protection, front side	Tappo antipolvere
Materiale manicotto, lato anteriore	Zirconia (ZrO ₂)

Ambito di consegna

Piastra frontale a scatto, dotata di 6 adattatori LSH/APC con manicotti in ceramica sulla parte anteriore.

Standards

Standard LC (IEC)

IEC 61754-20

Nota

Questi moduli possono essere utilizzati in combinazione con i pigtail e i pannelli di giunzione MD-DCS per la giunzione.

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
476147	MD-DCS BO module, 6x LSH-C/APC, OS2	0,16 kg	1 pc.	40393910421613

